

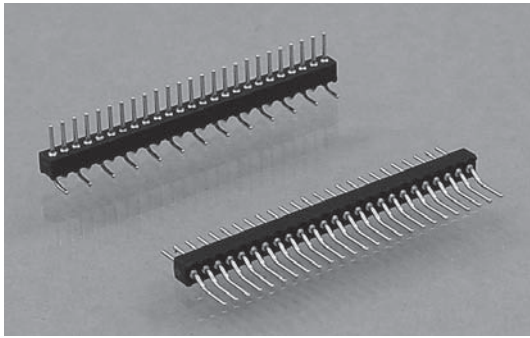


R850

PCBコネクタ1.27mm

PRECI-DIP

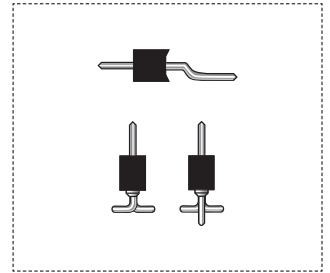
(寸法単位:mm)



超ミニチュアPCBピンコネクタ
表面実装用ハンダ付タイプ

仕様

接続側ピン径: $\varnothing 0.41$ mm
機械的寿命: 500回(最低)
定格電流: 1A
耐電圧: 1,000Vrms(最低)
SMDコプラナリティー: 0.1mm(最大)



適合レセプタクルシリーズ
R851/R853/R855

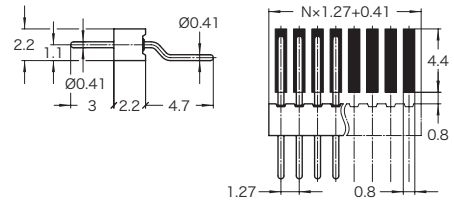


任意のピン数に
カット出来ません。

標準以外のピン数をご希望の場合はお問い合わせ下さい。

R850...40-001シリーズ

| | | | | |
|------------|-----|------|-------|--------|
| 表面実装 1列 | ピン数 | 2~50 | 標準ピン数 | 25, 50 |
|------------|-----|------|-------|--------|



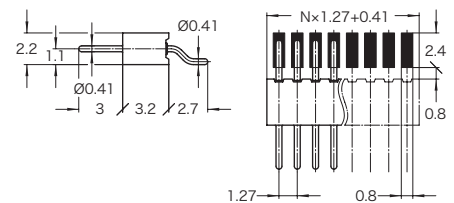
| メッキ仕上げ | ピン数 | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ピン | 25ピン | 50ピン | 任意のピン数* |
| 0.25 μ m 金 | R850-10-025-40-001 | R850-10-050-40-001 | R850-10-xxx-40-001 |
| 純錫 | R850-80-025-40-001 | R850-80-050-40-001 | R850-80-xxx-40-001 |

■ハーフピッチの表面実装シングル・インライン・ピンコネクタで、基板に
対し水平に実装されます ※xxxにピン数を入れて
下さい。2~50ピン

R850...40-251シリーズ

🔍 テープ&リールも可(157ページ参照)

| | | | | |
|------------|-----|------|-------|----|
| 表面実装 1列 | ピン数 | 2~50 | 標準ピン数 | 50 |
|------------|-----|------|-------|----|



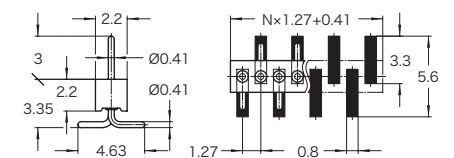
| メッキ仕上げ | ピン数 | | |
|-------------------|-----|--------------------|--------------------|
| ピン | — | 50ピン | 任意のピン数* |
| 0.25 μ m 金 | — | R850-10-050-40-251 | R850-10-xxx-40-251 |
| 純錫 | — | R850-80-050-40-251 | R850-80-xxx-40-251 |

※xxxにピン数を入れて
下さい。2~50ピン

R850...30-001シリーズ

🔍 テープ&リールも可(157ページ参照)

| | | | | |
|------------|-----|------|-------|--------|
| 表面実装 1列 | ピン数 | 3~50 | 標準ピン数 | 25, 50 |
|------------|-----|------|-------|--------|

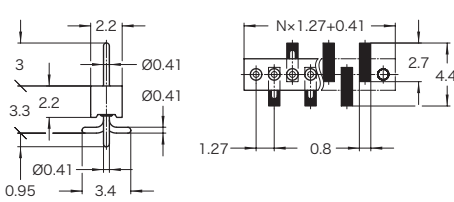


| メッキ仕上げ | ピン数 | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ピン | 25ピン | 50ピン | 任意のピン数* |
| 0.25 μ m 金 | R850-10-025-30-001 | R850-10-050-30-001 | R850-10-xxx-30-001 |
| 純錫 | R850-80-025-30-001 | R850-80-050-30-001 | R850-80-xxx-30-001 |

■ハーフピッチの表面実装シングル・インライン・ピンコネクタで、基板に
対し垂直に実装されます ※xxxにピン数を入れて
下さい。3~50ピン

R850...30-135シリーズ

| | | | | |
|------------|-----|------|-------|--------|
| 表面実装 1列 | ピン数 | 5~50 | 標準ピン数 | 25, 50 |
|------------|-----|------|-------|--------|



| メッキ仕上げ | ピン数 | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ピン | 25ピン | 50ピン | 任意のピン数* |
| 0.25 μ m 金 | R850-10-025-30-135 | R850-10-050-30-135 | R850-10-xxx-30-135 |
| 純錫 | R850-80-025-30-135 | R850-80-050-30-135 | R850-80-xxx-30-135 |

■R850...30-001シリーズの両端に位置決めピンが付いているタイプです ※xxxにピン数を入れて
下さい。5~50ピン



PCBコネクタ/レセプタクル一般仕様

以下の仕様は、PCBレセプタクル及びコネクタに適用の一般仕様です。追加および製品仕様のテクニカルデータについては個々のカタログページをご覧ください。

一般仕様

| | |
|------------|-----------------------------|
| 動作温度範囲 | -55~+125°C |
| 耐候性分類(IEC) | 55/125/21 |
| 動作湿度範囲(域) | 年平均75% |
| 最大定格電圧 | AC100Vrms/DC150V(2.54mmピッチ) |

UL PRECI-DIP製品はUL(Underwriters Laboratories Inc.)認定品です。
UL規格「データ、信号、制御及び電力用途使用のコネクタ」にリストされています。File Nr. E174442

機械的特性

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| クリップ維持力 | 40N(最小、軸方向力適用では無変位) |
| コンタクト(スリーブ/クリップ)維持力 | 3.3N(最小) MIL-DTL-83734,pt4.6.4.2 |

電機的特性

| | | | | | |
|-----------------|--------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|------------------|
| 隣接コンタクト間での絶縁抵抗値 | 10,000MΩ(最小、500Vacにて) | | | | |
| 隣接コンタクト間の静電容量 | 1pF(最大) | | | | |
| 隣接コンタクト間の沿面距離 | 3xx/4xx/7xxシリーズ 0.7mm | 80xシリーズ 0.85/0.7mm | 83xシリーズ 0.5mm | 85xシリーズ 0.4/0.5mm | 86xシリーズ 0.5mm |

環境特性

ソケットは以下の環境試験において機械的/電気的に支障無く耐えることが出来ます。

| | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|---|
| 乾熱試験 | IEC 60512-11-9.11i/60068-2-2.Bb | 温度125°C, 16時間 |
| 湿熱試験 | IEC 60512-11-12.11m/60068-2-30.Db | 温度25/55°C, 湿度90-100%RH, 1サイクル24時間 |
| 低温試験 | IEC 60512-11-10.11j/60068-2-1.A | 温度-55°C, 2時間 |
| 熱ショック試験 | IEC 60512-11-4.11d/60068-2-14.Na | 温度-55/125°C, 5サイクル30分 |
| 振動(正弦)試験* | IEC 60512-6-4.6d/60068-2-6.Fc | 10~500Hz, 10g, 1オクターブ/分, 各軸方向10サイクル |
| 衝撃試験* | IEC 60512-6-3.6c/60068-2-27.Ea | 50g, 11ms, 3軸方向3衝撃 |
| ※上記二つの試験中に50ns以上のコンタクトの瞬断が無い事。 | | |
| ハンダ付性 | J-STD-002A | Test A, 245°C, 5秒間, ハンダ SnAg3.8Cu0.7 |
| ハンダ付耐熱性 | J-STD-020C | 260°C, 20秒 |
| 耐湿性 | J-STD-020C | level 1 |
| 耐腐食性 | 1) 塩水噴霧試験 | IEC 60068-2-11.Ka 48時間 |
| | 2) 二酸化硫黄ガス(SO2)試験 | IEC 60068-2-42 Kc 25ppm SO ₂ , 25°C, 75%RHで96時間 |
| | 3) 硫化ガス(H2S)試験 | IEC 60068-2-43 Kd 12ppm H ₂ S, 25°C, 75%RHで96時間 |

無ハンダ対応プレスフィット特性

プレスフィット特性はIEC60325 -5に対応して測定されています。

| | | |
|------------|------------------------|--|
| 挿入力 | 90N(最大)@最小穴直径/65N typ. | |
| 引抜力 | 30N(最小)@最大穴直径/50N typ. | |
| 引抜力 3サイクル時 | 20N(最小)@最大ホール直径 | |
| PCBホール寸法 | 2mmピッチ | 仕上げ穴: Ø0.7+0.09/-0.06mm, ドリル穴: Ø0.8±0.2mm |
| | 2.54mmピッチ | 仕上げ穴: Ø2+0.09/-0.06mm0, ドリル穴: Ø1.15±0.02mm |
| PCBホールメッキ | PCB表面処理 | ホールメッキ |
| | 錫 | 5-15µm錫(最小、25µm銅の上) |
| | 銅 | 25µm(最小) |
| | 金(ニッケル上) | 0.05-0.2µm金(最小、25µm銅の上に2.5-5µmニッケル) |

材質

| | | | |
|----------|--|---|---|
| シリーズ | 右記以外 | R830/R831/R832/R833 | R831...64-001/R833...64-001/ R831...64-242/R833...64-245 |
| インシュレーター | ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル、UL94 V-0、黒色、PCT-GF30FR | ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル、UL94 V-0、黒色、LCP-GF30-FR | ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル、UL94 V-0、黒色、LCP-GF30-FR |
| スリーブ | CuZn36Pb3(C36000) | CuZn36Pb3(C36000) | CuDn4Pb4Zn4(C54400) |
| コンタクト | | ベリリウム銅(C17200) | |

